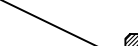




B



D

- 
4 설 변 전

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	E.H.KIM	I.C.KIM	2009.02.05.
1	[설번 No.연구200903-0044] 업체요청 (공차 및 염수분무 시험 SPEC 삽입)	E.H.KIM	I.C.KIM	2009.03.30.
2	[설번 No.연구200906-0019] 업체요청 (CONTACT 외경 Ø0.95->Ø0.9변경 및 녹비바를 증폭-코드변경)	E.H.KIM	I.C.KIM	2009.06.18.
3	[설번 No.연구200907-0010] 신뢰성향상 (CONTACT 치수 변경)	I.C.KIM	J.H.YOUN	2009.07.16.
4	[설번 No.연구201003-0026] 업체요청 (BODY 외경 너머림 삭제 및 1.2mm 홈, CONTACT 녹비바를 추가-코드변경)	D.W.KANG	J.H.YOUN	2010.03.22.
5	[설번 No.연구201004-0021] 업체요청 (BODY 외경 및 컷팅 폭 변경)	D.W.KANG	J.H.YOUN	2010.04.22.
6	[설번 No.연구201004-0030] 업체요청 (H-CUTTING부 치수 변경)	I.C.KIM	Y.H.CHOI	2010.04.28.
7	[설번 No.연구201308-0015] 신뢰성 향상 (CONTACT 부러짐 검사 추가- "도배인"을 확인)	E.H.KIM	I.C.KIM	2013.08.21.

		3	INSULATOR	1	PTFE	White	DIN01430-N/1	
		2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate 0.38μm	DCT02051-5/2 DCT02051-5/1	
		1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate 5μm	DBD02336-5/2 DBD02336-5/1	
		NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE	
TOLERANCE	Decimal ±0.25	DATE 2013. 08. 21.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	Angle ±1°	APPROVED BY	I.C.KIM					
MATERIAL	-	CHECKED BY	-		TITLE SMB50-J-BR			
		DRAWN BY	E.H.KIM					
FINISH	-	SCALE 6/1	UNIT mm		A4	DWG NO. REVISION	CN02310-7/3 7	SHEET 1 of 1

RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017